



ANEXĂ / AMENDAMENT
la documentul

„CRITERIILE DE ADMITERE FĂRĂ CONCURS
la studii universitare de licență pentru anul universitar 2026–2027,
la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției”
nr. 438 / 05.12.2025

Având în vedere faptul că, la momentul aprobării documentului „Criteriile de admitere fără concurs la studii universitare de licență pentru anul universitar 2026–2027, la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției”, concursul **PoliHack, categoria Junior**, nu figura în agenda competițiilor avute în vedere pentru includerea în lista concursurilor recunoscute de facultate, iar în urma analizei ulterioare efectuate la nivelul facultății s-a constatat că această competiție este adecvată profilului academic și domeniilor de interes ale facultății, se propune completarea documentului aprobat, în sensul includerii acestui concurs în lista competițiilor ale căror rezultate permit admiterea fără concurs, în condițiile prevăzute de regulament.

Art. 1 Se completează documentul „Criteriile de admitere fără concurs la studii universitare de licență pentru anul universitar 2026–2027, la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției”, nr. 438 / 05.12.2025, prin includerea concursului **PoliHack, categoria Junior**, organizat cu sprijinul **OSUT din UTCN**, în lista concursurilor recunoscute de facultate pentru admiterea fără concurs.

Art. 2 În consecință, primul paragraf al documentului se modifică și va avea următorul cuprins:

„La Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției pot fi admiși pe locurile bugetate, fără concurs, numai cu aprobarea conducerii facultății, următoarele categorii de candidați: Absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiuni, premii speciale) la fazele naționale sau internaționale ale olimpiadelor, concursurilor FIRST Tech Challenge (FTC), World Robot Olympiad (WRO), VEX Robotics Competition, International Olympiad in Informatics (IOI), NASA Space Apps Challenge, Imagine Cup, Techstars Startup Weekend, Global Management Challenge, Business Strategy Game, Formula Student, 3D Printing Challenges, DJI RoboMaster, AI Challenges, Siemens Industry 4.0 Challenges, IoT World Hackathons, Red Dot Design Award (categoria pentru tineri), toate aceste concursuri sunt cu recunoaștere internațională. De asemenea, sunt admiși candidații care au câștigat premii (premiile I, II, III, mențiuni, premii speciale) la competițiile organizate de facultatea IIRMP, și anume: RoboChallenge for Future Innovators, SolidWorks Mastermind Challenge: Concurs de modelare 3D pentru elevi, Engineering & Manufacturing Talent Search (EMTS), Engineering Startup Challenge: Idei de afaceri pentru viitor, precum și **PoliHack, categoria Junior, organizat cu sprijinul OSUT din UTCN**. Absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele și concursurile regionale la disciplinele: matematică, fizică, informatică sau discipline tehnico-economice.”



Art. 3 Prin prezenta completare, câștigătorii concursului **PoliHack**, categoria **Junior**, respectiv elevii care au obținut **premiile I, II, III, mențiuni sau premii speciale**, devin eligibili pentru admiterea fără concurs la studiile universitare de licență din cadrul Facultății de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției, în aceleași condiții aplicabile celorlalte competiții deja aprobate.

Art. 4 Prezenta anexă face parte integrantă din documentul „Criteriile de admitere fără concurs la studii universitare de licență pentru anul universitar 2026–2027, la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției”, nr. 438 / 05.12.2025, și se aplică după aprobarea sa în Consiliul Facultății și parcurgerea circuitului instituțional de aprobare.

Avizat în Consiliul Facultății IIRMP în data de _____

Decan,

Prof. dr. ing., dr. ec. Stelian BRAD

Întocmit,

Prof. dr. ing., dr. ec. Stelian BRAD